

T-Global製 大容量高熱伝導グリス 30g入り

【特長】

- 発熱体(CPU、GPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。
- 熱伝導率が、 $5.3\text{W/m}\cdot\text{k}$ と高性能な熱伝導グリスです。
- 効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。
- 絶縁性です。
- RoHS対応品

【用途】

- 電子部品・電気機器・産業用機器の発熱部品の熱対策。
- CPU、IC、LEDの放熱対策。
- パワーICの熱対策。パワーサプライの熱対策。
- あらゆる発熱体の放熱対策。
- ロボット、POSレジなど。

項目	製品名 単位\型番	高熱伝導グリス WW-S606C-30G
製品画像	—	
特長	—	高熱伝導シリコングリス
熱伝導率※1	W/m·K	5.3
粘度	Pa·s	150
容量	g	30
外観	—	灰色グリース状
油分離率	%	<0.05
重量減少	%	<0.5
密度	g/cm ³	2.95
使用温度範囲	°C	-40~180
体積抵抗値	ohm·m	>10 ¹²
JAN	—	4524945013995

※1 熱伝導率は、ASTM D5470に準拠

- 1) サーマルグリース上部に油層が発生した場合、その現象は問題ありません。
ご使用前に均等にかき混ぜて下さい。
- 2) 開封後の保管条件としましては、冷蔵保管(5°C~15°C)で約6ヶ月以内に
使い切ることをお勧めします。
未開封の場合、室温25°C以下にて12ヶ月保存可能です。

【お問合せ先】
株式会社ワイドワーク
TEL: 03-5818-7532
FAX: 03-5818-7533
mail: satoh@widework.co.jp